**附件2：半导体材料与器件分析检测技术”培训班**

**报名回执**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 工作单位 | 学历学位 | 职务职称 | 联系方式 | 邮箱地址 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、请于**2024年6月30日**前将报名回执发送至培训班联系人邮箱**chenyanan@mail.sic.ac.cn**

2、邮件请以“半导体材料与器件分析检测技术培训班报名-单位名称-姓名”为主题命名”

3、为保证培训效果，每个课题组/研究小组限1-3人报名